**海外インターンシップ派遣申込書**

令和　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| ふりがな |  |
| 氏　名 |  |
| 学　部又は研究科 |  | 学科又は専攻 |  | 学　年 | 　年 |
| 連絡先 | 〒　 　－　　　 |
| 電　話 |  －　 　－  | 携　帯 | － 　－  |
| E-mail |  | ＊添付ファイルを確認出来るもの |
| 緊　急連絡先 | 〒　 　－　　　　 |
| 氏　名 |  | 続　柄 |  |
| 電　話 | －　　 　－  | 携　帯 |  －　 －  |
| 希望先（インターン） | KDDI / 東洋エンジニアリング |
| 派　遣　期　間 | 令和　　年　月　　日　～令和　　年　　月　日 |

**＜自己紹介欄＞**

|  |  |
| --- | --- |
| 志　望　動　機 |  |
| インターンシップでの目標(学びたいこと・経験したいことなど) |  |
| 自　己　分　析(自分の長所・強み，日常の活動・行動で継続して行っている・努力していることなど) | 　 |
| 課　外　活　動趣　　味　　等 |  |

※　この派遣申込書の情報は，諸連絡の他，派遣先の企業等へ提供されることがあります。